**Attachment 2：**

**2023微生理系统国际研讨会**

**暨第六届类器官与器官芯片学术会议与产业投资论坛**

**（2023 International Symposium on Microphysiological Systems（MPS 2023））**

**参 会 回 执**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性别 |  | 专 业 |  |
| 学 校 |  |
| 详细地址 |  | 邮 编 |  |
| 电子信箱 |  | 联系电话 |  |
| 参会论文题目 |  |
| 参会论文所属范围类别 | □ 类器官与器官芯片的构建□ 类器官与器官芯片的测量与分析□ 类器官与器官芯片的应用□ 器官芯片与AI□ 器官芯片与精准医学□ 器官芯片标准化与产业化□ 器官芯片与生物医药监管 |
| 参会方式 | □ 口头报告 □ 展板 □ 论文集注：口头报告时间8分钟，墙报尺寸：90cm\*120cm。 |

**备注：**

1. 回执请务必在2023年10月25日前反馈至paper-MPS2023@ish.org.cn。
2. 邮件命名要求：邮件主题为“学校-姓名-MPS2023投稿”，摘要文件名为“摘要-学校-姓名”，参会回执文件名为“回执-学校-姓名”。（例：东南大学-张三-MPS2023投稿，摘要-东南大学-张三，回执-东南大学-张三）

3、联系人：黄老师，+86-13951910354，hylucky@seu.edu.cn